

工業技術研究院生醫與醫材研究所

FY110 科專產學研合作 意願回覆表

- 單位名稱：_____
- 計畫聯絡人：_____ 電話：_____ Email：_____
- 地 址：_____
- 本單位有意願洽詢下列計畫（請勾選）。

一、 分包研究項目

（一）前瞻計畫

- 臨床病患醫學影像收集
- 醫材植入物之力學與結構參數探討

- 敬請勾選您是在何處得知此訊息，以利承辦單位作為日後作業之參考，謝謝您！
 - 工研院網站 公協會網站 書面通知
 - 其他管道 請說明： _____

註：有意願洽詢之單位請填寫意願回覆表，請於 110 年 3 月 19 日前以 mail 或 fax 回覆予聯絡人：李小姐，傳真：03-5910314、e-mail: TinaLee@itri.org.tw、電話：03-5912898。【請優先以 mail 聯絡，我們收到後將盡快處理及回覆，謝謝】